

公司代码：600601

公司简称：方正科技

**方正科技集团股份有限公司**  
**2024 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3、 公司全体董事出席董事会会议。
- 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环出具的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为257,389,895.46元。鉴于公司2024年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为-4,294,280,649.08元，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

## 第二节 公司基本情况

### 1、 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方正科技	600601	延中实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁加庆	戴继东
联系地址	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座	上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际大厦9楼K座
电话	(021) 58400030	(021) 58400030
传真	(021) 58408970	(021) 58408970
电子信箱	IR@foundertech.com	IR@foundertech.com

### 2、 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司所处行业主要为 PCB 行业。

PCB 作为电子产品核心的电子互连件，既是电子零件的基板，为元器件提供支撑与电气连接，

也是融合电子、机械、化工材料等多领域技术的基础产品,因而被称为“电子系统产品之母”。PCB 产业发展水平,一定程度上成为衡量一个国家或地区电子信息产业发展速度与技术水准的关键指标。在全球科技快速变革的当下,云技术推动数据中心大规模建设,高性能 PCB 需求激增;5G 网络全面铺开,通信设备向高频高速迈进,给 PCB 行业带来新挑战与机遇。同时,人工智能、物联网领域的创新应用,催生大量智能终端设备,进一步拉动 PCB 市场需求。PCB 行业凭借深厚技术积累与广泛应用基础,它连接着上下游产业,推动电子信息产业升级和新兴技术融合。在 AI 推动电子信息产业高速发展的新周期中,PCB 在电子产业链中发挥承上启下的关键作用。

根据 Prismark 2024 年第四季度报告统计,根据目前的趋势,全球 PCB 市场将在 2025 年继续保持增长。预计 2024 年 PCB 市场的同比增长率为 5.8%,2025 年为 6.8%。从中长期看,产业仍将保持稳定增长的趋势。2024 年-2029 年全球 PCB 产值的预计年复合增长率达 5.2%。从区域看,全球各区域 PCB 产业均呈现持续增长态势。其中,中国大陆地区复合增长率为 4.3%,增长保持稳健。从产品结构看,18 层及以上的高多层板、HDI 板和封装基板仍将保持相对较高的增速,未来五年年均复合增速分别为 15.7%、6.4%和 7.4%。

单位:百万美元

地区/年份	2024 预估		2025 预测		2029 预测	2024-2029 预测
	同比	产值	同比	产值	产值	复合增长率
美国	9.0%	3,493	4.0%	3,632	4,075	3.1%
欧洲	-5.3%	1,638	2.4%	1,677	1,863	2.6%
日本	-3.9%	5,840	5.4%	6,157	7,855	6.1%
中国大陆	9.0%	41,213	6.4%	43,834	50,804	4.3%
亚洲(日本、中国大陆除外)	3.2%	21,382	8.8%	23,263	30,063	7.1%
合计	5.8%	73,565	6.8%	78,562	94,661	5.2%

2024-2029 年 PCB 产业发展情况预测(按地区)

(数据来源:Prismark 2024 年第四季度报告)

从应用领域来看,AI 服务器、高速网络相关通讯设备、智能终端等市场将成为行业长期增长的重要驱动力。在人工智能技术高速发展的时代背景下,无论是科研机构进行的大规模数据分析,还是互联网企业实现智能推荐系统的高效运作,都离不开 AI 相关设备的支持,其市场需求正随着 AI 应用的拓展高速增长。在下游电子产品拉升 PCB 用量的同时,也进一步驱动 PCB 向高精度、高密度和高可靠性方向发展。从产品分类角度来看,18 层及以上高多层板,包含 3 阶以上、任意阶、mSAP 的 HDI 产品的需求将继续保持较好增长。

公司产品主要包括 HDI、多层板、软硬结合板和其它个性化定制 PCB 等。公司经过数十年来的发展在高多层板和 HDI 领域具有核心竞争力,在通讯设备、消费电子、光模块、服务器和数据存储、汽车电子、数字能源和工控医疗的产品应用领域均有布局。通过卓越的品质与客户建立了长期良好的技术协同,提供包括 PCB 设计、制造、仿真和测试的一站式解决方案,长期坚持技术和品质的双轮驱动。在 CPCA 发布的 2023 年第二十三届中国电子电路行业排行榜,公司 PCB 业务规模排在综合 PCB 厂商第 28 名,内资 PCB 厂商排名第 14 名。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	7,069,108,924.48	5,685,265,900.38	24.34	5,764,727,450.55
归属于上市公司股东的净资产	4,116,096,545.51	3,849,519,378.70	6.92	3,451,897,295.37
营业收入	3,481,654,488.91	3,148,932,997.16	10.57	4,888,692,765.57
归属于上市公司股东的净利润	257,389,895.46	135,077,224.15	90.55	-423,542,465.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,194,054.50	104,545,487.17	101.06	-814,279,250.21
经营活动产生的现金流量净额	440,075,798.02	480,000,726.66	-8.32	478,219,003.51
加权平均净资产收益率(%)	6.46	3.70	增加2.76个百分点	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00	-0.10
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03	100.00	-0.10

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	769,457,722.76	808,697,269.06	871,314,220.29	1,032,185,276.80
归属于上市公司股东的净利润	76,909,444.45	72,770,082.41	60,253,303.43	47,457,065.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,593,615.27	68,934,868.66	48,573,499.42	47,092,071.15
经营活动产生的现金流量净额	172,661,020.78	276,522,949.64	-74,984,695.11	65,876,522.71

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4、股东情况

#### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	208,332					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	231,632					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押、标记或冻结情 况	股东 性质

				售条件的股份数量	股份状态	数量	
珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）	0	980,018,922	23.50	0	无	0	国有法人
方正信息产业有限责任公司	0	276,333,368	6.63	0	无	0	境内非国有法人
胜宏科技（惠州）股份有限公司	0	228,949,101	5.49	0	质押	228,949,101	境内非国有法人
新方正控股发展有限责任公司	0	102,138,391	2.45	0	无	0	境内非国有法人
方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	0	83,023,608	1.99	0	无	0	其他
北京方正互联技术有限公司	0	46,183,986	1.11	0	质押	46,183,986	境内非国有法人
湖南祥鸿置业有限公司	0	41,702,933	1.00	0	质押	41,702,933	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,403,129	32,565,303	0.78	0	未知		其他
高文仁	25,556,900	25,556,900	0.61	0	未知		境内自然人
董根生	13,030,000	22,000,000	0.53	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司为一致行动人，方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。

2、珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）与胜宏科技（惠州）股份有限公司、湖南祥鸿置业有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份 1,250,670,956 股，占公司总股本的 29.99%。

3、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份 424,655,745 股，占公司总股本的 10.18%。

4、北京方正互联技术有限公司将持有的 46,183,986 股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份质押的公告》（公告编号：临 2023-009），经公司查询，目前上述股份仍为质押状态；北京方正互联技术有限公司所持 46,183,986 股公司股份被北京金融法院冻结，具体情况详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东股份冻结的公告》（公告编号：临 2023-039），经公司查询，2023 年 3 月 29 日，北京方正互联技术有限公司所持 46,183,986 股公司股份被北京金融法院轮候冻结，2024 年 7 月 19 日，北京方正互联技术有限公司所持 46,183,986 股公司股份被北京第一中级人民法院轮候冻结；北京市第一中级人民法院已裁定受理北京方正互联技术有限公司自身提出的破产清算申请，北京方正互联技术有限公司进入破产清算程序，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司股东进入破产清算程序的提示性公告》（公告编号：

临 2025-001)。

5、新方正控股发展有限责任公司计划以集中竞价交易方式减持其持有的不超过 41,702,932 股公司股份，减持比例不超过公司总股本的 1%，减持期间为 2025 年 3 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日，具体情况详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露的《方正科技集团股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2025-004）。

6、胜宏科技（惠州）股份有限公司将持有的 228,949,101 股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》（公告编号：临 2023-060）。

7、湖南祥鸿置业有限公司将持有的 41,702,933 股公司股份进行了质押，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 12 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人股份质押的公告》（公告编号：临 2024-019）。

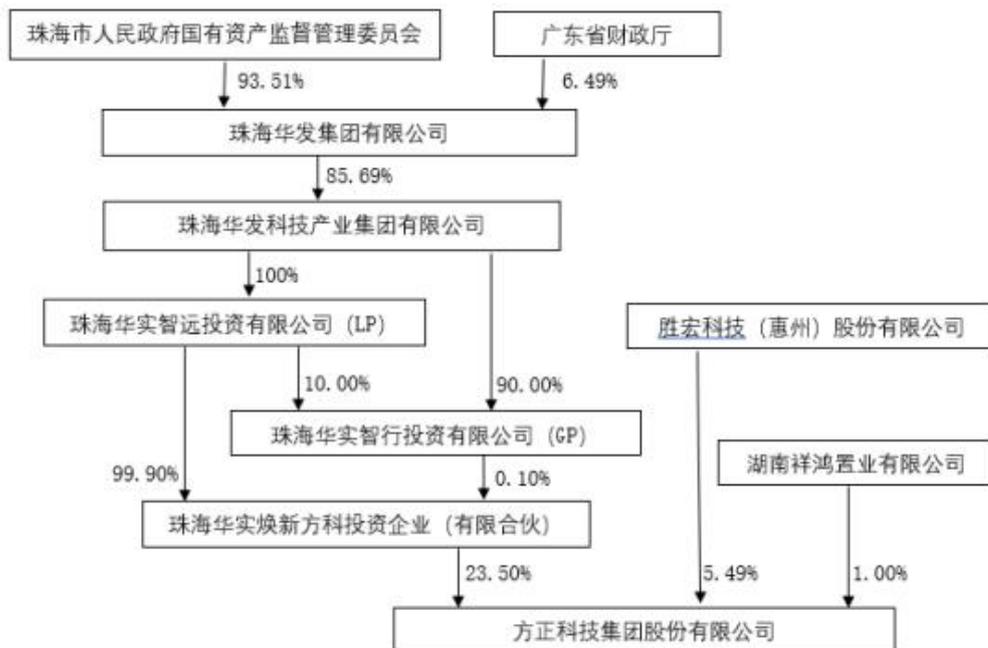
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况详见公司 2024 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用